This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

. . JP 354128274 A OCT 1979-

(54) RESIN-SEALED SEMICONDUCTOR DEVICE

(11) Kokai No. 54-128274 (43) 10.4 1979 (19) JP (21) Appl. No. 53-35509 (22) 3.29.1978 (71) HITACHI SEISAKUSHO K.K. (72) AKIRA MASUDA(1)

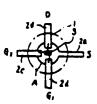
(52) JPC: 99(5)C22;99(5)C21

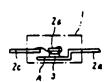
(51) Int. Cl². H01L23/30,H01L23/48

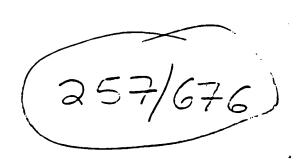
PURPOSE: To reduce the feedback capacity for the device to be used suitably at the high frequency region by forming the tip of the lead for earth into a disk shape with the semiconductor pellet provided at the center of the disk and then covering the

pellet and the tips of plural leads of the pellet.

CONSTITUTION: Tip A of lead 2a for source S is formed into a disk, and semiconductor pellet 3 is attached at the center of disk part A. Then lead 2b for drain D, lead 2c for 2nd gate G2 and lead 2d for 1st gate G1 are provided in three directions centering on pellet 3, and mold part 1 is formed covering over the tip parts of these leads as well as pellet 3. Here, the contact area is increased between part 1 and lead 2a for the source to be earthed, and the feedback capacity is reduced. Thus, the , device can be used suitably at the high frequency region.









.

19日本国特許庁(JP)

10特許出願公開

¹⁰公開特許公報 (A)

昭54—128274

DInt. Cl.2 H 01 L 23/30 H 01 L 23/48

識別記号 〇日本分類

99(5) C 22 99(5) C 21

7738-5 F

庁內整理番号 ⑤公開 昭和54年(1979)10月4日

7357-5F

発明の数 1 審查請求 未請求

(全 3 頁)

⑤樹脂封止型半導体装置

20特 願 昭53-35509

②出 昭53(1978) 3 月29日

②発 明 増田登

> 高崎市西横手町111番地 株式 会社日立製作所高崎工場內

②発明 者 平保夫

> 高崎市西横手町111番地 株式 会社日立製作所高崎工場内

⑪出 願 人 株式会社日立製作所

東京都千代田区丸の内一丁目 5

番1号

10代 理 人 弁理士 簿田利幸

発明の名称 背離対止選挙退休報費

1. 少なくとも萎地増子として使用されるリード を含むりード群と、半導体素子とを有し、この 半導体素子とリード先通都とを樹脂材料によつ て対止してたる半導体装置にかいて、肩配接地 増子として使用される サードと前記者胎針止体 との装息面積を大きくすることによつて容量シ ールドを国つたことを特徴とする機能對止型半 導体模量。

発明の評価な政策

本発明は半導体装置、特に樹脂材料によつて常 子帯が対止された半導体装置(例えばレジンモー ルド選挙導体装置)に関する。

最近、第1間に示すようなレジンモールドフラ プトパフケーツ置トランツスタが提案されている。 このトランジスタは常子甚をレジン等の御腹材料 で対止した円筒形状の対止体(モールド)部1と、 煮子の電板に接続され、かつモールド部1の4方

に突出するりード2とからなる。 とのトランツス タの内部構造は例えば、第2日(4)(b)、又は第3日 (4)(4)のようになつている。

第2回はデニアルゲート避電界効果トランジス タ(以下単にデニアルゲートPETと称す)の内 幕構造を示すものであり同歴(4)は平面図、同図(8) は正面面である。 国中美郷1がモールド部であり、 2a~26はリード、3は牛導体ペレットである。 このデニアルゲートPBTは高周皮特性が良いた めテレビジョンにかけるチューナのRP(高嶋政) アンプに用いられる。

第3国はパイポーラトランジステの内部構造を 示するのであり、掲線(a)は平函数、同図(b)は正面 国である。西中集雑郎1がモールド部、28~ 2dがリード、3は半導体ペンプトである。こと で、それぞれリード28はコレクタ(C)、2bは エミプタ(E)、2dはペース(B)増子として使用 されるが、乗りのリード2cは不使用娘子(NC) である。このようたパイポーラトランジスタも高 角度用として利用される。

かかる根本のトランジスタは対止材料としてレジンを使用しているため、今迄のキャン対止数トランジスタ(電子部を絶縁材料を介して全質材料で優つた構造のトランジスタ)に比較して低価格が図れるとと、さらには、モールド部1の何るフラントパフケージ型とするとにより、モールド部底部から下方にリードを突出させる今後の中である。出力を含ったり、リード間の距離した長くするととができるため入。出力を含の根をを有する。

ところで、このようなレジンモールド型トランジスタにもつては、角量容量が例えば Q.1.5 P.P. にもなり、キャン対止型のもの (例えば Q.0.1 P.P.) に比し 1.0倍もの容量値を有するととが利明した。これは、キャン対止型のものはキャン部を提集するような構造としているため対止器の序題容量を小さくてきるのに対し、レジンモールド型にもつてはこのような容量シールドを行なっていないため、モールド語での序題容量が大きくな

特別のSI-128274(2) ることが原因と思われる。このため、レジンモールド連のトランジスタを高周被用として使用した場合、母童等量が大きくなり等生発姿等を生じ、 UHP等、VHF等の局板数値域での使用が不可能になるという問題を有する。

本発明はかかる問題を解決するためになされた ものであり、その目的とするところは帰還容置を 減少せしめることのできる樹脂対止選手場体模型 を提供することにあり、他の目的は高頭皮質域で の使用に返したレジンモールド型トランジスタを 提供することにある。

以下実施例により本名明を具体的に規則する。 第4回は、本発明をレジンモールド型デュアルゲー トPSTに適用した場合の一例を示す構造圏であり、 問題(4)は平面圏、何間(6)は正面圏である。同間(4)に は、先着部人が円板状に形成されたソース印用のリー ド2 a と、このソース用のサード2 a の先端円板部 人中央に取付けられた半導体ペレット3 と、この 半導体ペレット3 を中心として3 万に配数される ドレイン四月のリード2 b、 第2 ゲート(Q。) 用の

リード2 c、第1ゲート(G。)用のサード2 d、及びこれらのリードの先端部と半端体ベレットを確認と半端体ベレッを確定する。とではされたモールド部1(図でが示されている。なか、各リードは対域ではれる。ナンドは、自然を認定により、により関係がしている。サード2 a は同間り、この直されている。なか、このエールド部1の底部にはいる。なか、このエールド部1の底部には近れる。なか、このエールド部1の底部には近れる。なか、このエールド部1の底部には近れるカース用リード2 a とモールド部となったは接近である。とはまたまくにより呼遊をかけるとができる。

第5回は本発明をパイポーラトランツスタに適用した場合の一例を示す構造圏であり、時間(4)には、予適切、時間(4)には、免過多人が円板状に形成されたリード2c(これはトランツスタの動作に関係のないリードNCであ

る)と、このサード2cの円収状先端部Aを中心 として3方に配設されるコレクタ(c)用のリード 2 8、エミフォ四月のリード2b、ペース四月の サード24と、コレクタ用サード28の先端低広 毎に取付けられた半串はペレット3、及びこれら を対止するモールド部1(四中領電部)からなる トランジスタが示されている。そして、前記り一 ド2cは同園(9)に示すように、先達等人が五字状 に折磨されて≫り、このL字状先端部Aが他のり 一ド2a,2b,2dの先端部眞下に位置するよ うにモールド部1の底部に配収される。また、コ レクタ用リード28の低広先端部は前記リード・ 2cの円板状先端部Aの中央上部に位置するよう K尼皮されている。また、通常は不使用リード 2cの他時は振地される。とのようにして接地さ れるリード2cとモールド部との機能面積を大き くするととにより浮遊言意を小さくするととがで

以上製明した本発明によれば、デュアルゲート PBTにかいてはソース用端子の先端部の面積を " zett.
"a)

B:

25

+3

老出

ほさ

増さ

黑世

特別昭54-128274(2) つれる。とのため、レジンモー できた高層成用として使用した できくなり音生発振等を生じ、 行の周波数徴域での使用が不可 したする。

1題を解決するためになされた 1的とするところは帰還容量を ってきる樹脂対止原半導体器量 っり、他の目的は高端放便装で ンモールド型トランジスタを

本発明を具体的に設明する。 をレジンモールド型デュアルゲー)合の一角を示す構造圏であり、 名(h)は正面圏である。同図(a)K 大に形成されたソース(3)用のリー 用のリード2 m の先週円板圏 たギ導体ペレアト3 と、この 中心として3 方に配数される 2 b、第2ゲート(G_{*})用の

2 ¢の円収状先端部入を中心 れるコレクタ(c) 用のリード ひりード2b、ベース四月の クタ用リード28の先連幅広 4年ペレット3、及びこれら 81(図中鎌緯区)からなる えている。そして、前記リー Fように、先帰部Aがし字状 このL字状先週部Aが他のリ 「の先端部軍下化位置するよ :部に配収される。また、コ) 極広先端部は前記リード .の中央上部に位置するよう た、通常は不使用リード ・る。とのようにして最地さ ルド部との単独面便を大き 容量を小さくすることがで

によれば、デュアルゲート ス用地子の先達部の面積を 大きくすることにより、また、パイポークトランツスタにかいては不使用場子の先端部の面積を面積を大きくすることにより、共にセールド部との資産を面積を大とすることができる。すなわち、リード先端部門板が容量シールドとして機能である。ちなみに、本銀発明者等の実験によれば、他最高者は0012pPとなり、及びキャン対止組のものと同一の値に抑えることができるといううかな結果が持られた。したがつて、かかるレジンモールド型トランジスタを高層成用として利用することが十分可能になる。

本見明は前記実施例に設定されない。例えば前記実施例では容量シールド部を円板形状としたが、 とれに接らず、モールド部との機能面積を大きく することができるような形状であればどのような 形状であつてもよい。また、先端部が円板状に形 成されたリードは必ずしも使用時にかいて直接要 地される必要はなく、接地電位に近いような低い 定性に保たれるようになつていればよい。 特別和54-128274(3)

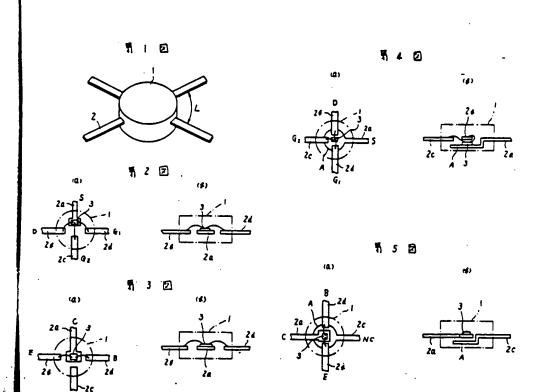
本発明はフラフトパフケージ型のものK級定されず、全てのレジンモールド点トランジスタK広く利用できる。

西面の簡単を設明

第1回はフラフトパフケーツ銀トランジスタの 構造を示す外状間、第2回はデュアルゲートFET の構造の一例を示すものであり問題(4)は平面図、 (4)は正面図、第3回はパイポーラトランジスタの 構造の一例を示すものであり問題(4)は平面図、同 図(4)は正面図、第4回は本発明をデュアルゲート PETに通用した場合の一例を示すものであり同 図(4)は千面図、問題(4)は正面図、第5回は本発明をパイポーラトランジスタに通用した場合の一例 をパイポーラトランジスタに通用した場合の一例 をポイポーラトランジスタに通用した場合の一例 をポイポーラトランジスタに通用した場合の一例 を示すものであり同図(4)は平面図、同図(4)は正面 図である。

1…モールド部、2、2 a~2 d…リード、3… ペレフト。

代理人 弁理士 郑田利幸



THIS PAGE BLAN! (USPTO)